

BOND TİPİ BİLYALI DEĞİRMEN

LT-CE0025

STANDART: t

Liya Test Bilyalı Değirmen (Bond tipi); çimento, maden ve cevher hazırlama laboratuvarlarında hammaddelerin ve sert malzemelerin kontrollü bir şekilde kırılması, ikincil kırılması ve mikro inceliğe getirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Hem yaş hem de kuru öğütme proseslerine uygun yapısıyla laboratuvarların temel numune hazırlama ihtiyaçlarını karşılar.

- Uluslararası Bond Testi Standartları: Çimento ve mineral test süreçlerindeki hassas mekanik inceltme gereksinimlerini eksiksiz karşılayan bu cihaz, LT-CE0025 standardına göre özellikle malzemelerin "Bond İş İndeksi" (Bond Work Index) tespiti ve ilgili hammadde standartlarına tam uyumlu çalışarak güvenilir analiz çıktısı üretmenizi sağlar.
- Kademesiz Hız Kontrolü ve Dijital Zamanlayıcı: Değirmen dönüş hızı, entegre hız kontrol cihazı sayesinde 0-100 dev/dk arasında kademesiz olarak hassas bir şekilde ayarlanabilir. Ayrıca cihaz üzerinde bulunan 0-9999 devir ayarlı dijital zaman saati öğütme süresinin standartlara uygun olarak yönetilmesini sağlar.
- Eksiksiz Öğütme Seti ve Paslanmaz Çelik Hazne: Cihaz, 305x305 mm iç ölçülerinde AISI 304 kalite paslanmaz çelik silindirik tüp yapısına sahiptir. Krom alaşımlı ısıl işlemli sertleştirilmiş asıl ve yedek şarj bilyaları ile birer adet asıl ve yedek ürün toplama/bilya ayırma haznesi set halinde teslim edilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	İç Ölçüler (mm)	Değirmen Hızı (dev/dk)	Ürün Besleme (mm)	Besleme Miktarı (ml)	Çıkış İnceliği (µm)	Motor Gücü	Elektrik Birimi
LT-CE0025	Bond tipi Bilyalı Değirmen	22	305x305	0-100	< 8	2500-3500	< 40	1,5 kW, 1400 dev/dk	220 V, 50 Hz, 3 p